



ANEXO CONVOCATORIA

2024/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Motherboard Supermicro X11SSH-F o superior• Formato compatible con ATX o micro ATX• Soporte de Procesadores Xeon familia E3 1200 v6/v5• 4 slots UDIMM DDR4 con soporte para ECC UDIMM mínimo 64 GB de Ram• Chipset Intel C236 o superior• 6 puertos SATA 3 o más• 2 o más puertos LAN RJ45 onboard• Soporte Intel VHD• Microprocesador tipo Xeon E3-1240 v6<ul style="list-style-type: none">• Litografía 14 nm• 4 núcleos, 8 subprocesos• Frecuencia 3,7 GHz• 8 Mb de cache• Velocidad del bus 8 GT/s QPI• Potencia TDP 72 W• Memoria total 32 Gb en 1 módulo<ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC UDIMM 2400 MHz• Modelo Hynix HMA82GU8AFR8N-UH o totalmente compatible con la Mother y micro solicitados <p>Se debera indicar marca y modelo presupuestado de cada componente en la oferta (excluyente).</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras